(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



A FRANCISCO DE CONTRA LO CONTRA LA CONTRA LA CONTRA CONTRA CONTRA CONTRA CONTRA CONTRA CONTRA CONTRA CONTRA CO

(43) 国際公開日 2004 年12 月2 日 (02.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/104683 A1

(51) 国際特許分類7:

G02F 1/1339.

C09K 3/10, C08F 299/02

.

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/006646

(22) 国際出願日:

2004年5月18日(18.05.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-142805 2003 年5 月21 日 (21.05.2003) JP 特願2003-160513 2003 年6 月5 日 (05.06.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本化薬株式会社 (NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1028172 東京都千代田区富士見一丁目 1 1番 2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 落 直之 (OCHI, Naoyuki) [JP/JP]; 〒3300835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 2-3 3 6-4 1 0 Saitama (JP). 浅野 豊文 (ASANO, Toyofumi) [JP/JP]; 〒3380001 埼玉県さいたま市中央区上落合6-7-1 7-2 0 3 Saitama (JP). 今泉 雅裕 (IMAIZUMI, Masahiro) [JP/JP]; 〒1150052 東京都北区赤羽北1-15-5-3 0 4 Tokyo (JP). 工藤勝 (KUDO, Masaru) [JP/JP]; 〒3380001 埼玉県さいたま市中央区上落合6-1 1-1 0-3 0 2 Saitama (JP). 西原 栄一 (NISHIHARA, Eiichi) [JP/JP]; 〒1150042東京都北区志茂5-4 0-2 Tokyo (JP). 小柳 敬夫 (KOYANAGI, Hiroo) [JP/JP]; 〒1750092 東京都板橋区

赤塚 3-3 1-9 Tokyo (JP). 市村 純夫 (ICHIMURA, Sumio) [JP/JP]; 〒1150042 東京都北区志茂 3-3 3-5 Tokyo (JP). 平野 雅浩 (HIRANO, Masahiro) [JP/JP]; 〒3620001 埼玉県上尾市上 4 7 3-1 Saitama (JP).

- (74) 代理人: 川口 義雄,外(KAWAGUCHI, Yoshio et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿1丁目1番11号 友泉 新宿御苑ビル 川口國際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT; AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: SEALANT FOR LIQUID CRYSTAL AND LIQUID-CRYSTAL DISPLAY CELL MADE WITH THE SAME
- (54) 発明の名称: 液晶シール剤およびそれを用いた液晶表示セル

$$\begin{array}{c|c}
R^{3} & O & OH \\
\hline
0 & R^{1} & O \\
\hline
0 & R^{2})_{n}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
0 & OH \\
\hline
0 & R^{2})_{n}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
0 & R^{3} \\
\hline
0 & R^{2})_{n}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
0 & R^{3} \\
\hline
0 & R^{2})_{n}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
0 & R^{3} \\
\hline
0 & R^{2})_{n}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
0 & R^{3} \\
\hline
0 & R^{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
0 & R^{3} \\
\hline
0 & R^{3}
\end{array}$$

(57) Abstract: A sealant for liquid crystals which is extremely less apt to contaminate liquid crystals and has high adhesion strength. It is characterized by comprising as essential ingredients (a) a radiation-curable resin represented by the general formula (1), (b) a photopolymerization initiator, and (c) an inorganic filler having an average particle diameter of 3 µm or smaller. [Chemical Formula 1] (In the formula, R¹ represents hydrogen or methyl; R² represents hydrogen, halogeno, hydroxy, C₁-10 monovalent alkyl which is linear, branched, or cyclic, or C₁-10 alkoxy; m is an integer of 1 to 4 and the m's may be the same or different; R³ represents hydrogen or methyl; and n, which indicates the number of repeating units, is a positive number in the range of 0 to 20.)

(57) 要約:

液晶に対して極めて汚染性が低く、強い接着強度を有する液晶シール剤を提案すること。 (a)一般式(1)で表される放射線硬化樹脂、(b)光重合開始剤、及び(c)平均粒径3 μ m以下の無機充填材を必須成分として含有することを特徴とする液晶シール剤を開示する。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R^3 & 0 & 0 \\
\hline
0 & R^1 & 0 \\
\hline
0 & R^2 & R^3
\end{array}$$
(1)

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を表す。 R^2 は水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1乃至10の一価の直鎖、分岐または環状のアルキル基、又は炭素数1乃至10のアルコキシ基を表し、mは1乃至4の整数を示し、mは同じであっても異なっていても良い。 R^3 は水素原子又はメチル基を表す。繰り返し単位数nは0乃至20の正数の範囲である。)

明細書

液晶シール剤およびそれを用いた液晶表示セル 技術分野

[0001] 本発明は、液晶シール剤及びそれを用いた液晶表示セルに関する。より詳しくは、 一方の基板に形成された光熱硬化併用型の液晶シール剤の内側に液晶を滴下した 後、もう一方の基板を貼り合わせ、該液晶シール剤を硬化させることにより液晶が封 止される液晶表示セルの製造に用いることができる液晶シール剤及びそれを用いて 製造された液晶表示セルに関する。

背景技術

- [0002] 近年の液晶表示セルの大型化に伴い、液晶表示セルの製造法として、より量産性の高い、いわゆる液晶滴下工法が提案されていた(特開昭63-179323号公報、特開平10-239694号公報参照)。具体的には、一方の基板に形成された液晶シール剤の内側に液晶を滴下した後、もう一方の基板を貼り合わせることにより液晶が封止される液晶表示セルの製造方法である。
- [0003] しかし、液晶滴下工法は、液晶シール剤がまず未硬化の状態で液晶に接触するため、その際に液晶シール剤の成分が液晶に溶解して液晶の比抵抗を低下させてしまうという不良が発生する問題点があり、液晶表示セルの量産方法としては本格的には普及していない。
- [0004] 液晶滴下工法において、基板貼り合わせ後の液晶シール剤の硬化方法として、熱硬化法、光硬化法、光熱硬化併用法の3つの方法が考えられている。熱硬化法では、加熱による液晶の膨張により低粘度化した硬化途中の液晶シール剤から液晶が漏れてしまうという問題と低粘度化した液晶シール剤の成分が液晶に溶解してしまうという問題があり、これらの問題は解決が困難である。そのため、熱硬化法はいまだ実用化されていない。
- [0005] 一方、光硬化法に用いられる液晶シール剤としては、光重合開始剤の種類によりカチオン重合型とラジカル重合型の2種類が挙げられる。カチオン重合型の液晶シール剤については、光硬化の際にイオンが発生するため、これを液晶滴下工法に使用

した場合、接触状態の液晶中にイオン成分が溶出し、液晶の比抵抗を低下させるという問題がある。又、ラジカル重合型の液晶シール剤については光硬化時の硬化収縮が大きいために、接着強度が十分でないという問題がある。更に、カチオン重合型とラジカル重合型の両方の光硬化法に共通して生じる問題点として、液晶表示セルのアレイ基板のメタル配線部分やカラーフィルター基板のブラックマトリックス部分により液晶シール剤に光が当たらない遮光部分が生じるため、遮光部分が未硬化になるという点がある。

- このように熱硬化法、光硬化法は様々な問題点を抱えており、現実には光熱硬化 [0006] 併用法が最も実用的な工法と考えられている。光熱硬化併用法は、基板に挟まれた 液晶シール剤に光を照射して一次硬化させた後、加熱して二次硬化させることを特 徴とする。光熱硬化併用法に用いる液晶シール剤に要求される特性としては、光照 射前後、加熱硬化前後の各工程において液晶シール剤が液晶を汚染しないことが 重要であり、特に先に述べた遮光部分に対する対策、すなわち、熱硬化時における 、光硬化しなかった部分からのシール剤成分の液晶溶出への対策が必要になってく る。その解決方法としては、(i)シール剤成分が溶出する前に低温速硬化させる、(ii)シール剤を液晶組成物に溶出し難い成分で構成する等が考えられる。 当然、低温 速硬化することは同時に使用時のポットライフが悪くなることを意味するので実用上 大きな問題となる。故にポットライフが長く、液晶汚染性の低い液晶シール剤を実現 する為には、液晶組成物に溶出し難い成分で構成することが必要になってくる。しか しながら、一般によく知られているエポキシ樹脂、例えばビスフェノールAエポキシ樹 脂やビスフェノールFエポキシ樹脂は液晶との相溶性が良いため、汚染性の観点か らシール剤構成成分として適しているとは言い難い。
- [0007] 特開2001-133794号公報では、滴下工法用液晶シール剤として、樹脂主成分に特開平5-295087号公報記載の部分(メタ)アクリレート化したビスフェノールA型エポキシ樹脂を使用する提案がなされている(特開2001-133794号公報、特開平5-295087号公報参照)。しかしながら(メタ)アクリレート化することにより液晶への溶解性は低下するものの充分とは言い難く、また未反応で残存した原料エポキシ樹脂が液晶を汚染する問題も解決することが困難である。

[0008] 以上述べてきたように、従来提案されてきた液晶滴下工法用の光熱硬化併用型液晶シール剤は、液晶汚染性、接着強度、室温での可使時間、低温硬化性等のすべてについて満足の得られるものではない。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0009] 前述した様に、現在、液晶滴下工法用シール剤には、ビスフェノール型エポキシ樹脂の部分アクリル化体が主として用いられている。しかし、ビスフェノール型エポキシ樹脂の部分アクリル化体は、液晶と接触した時、あるいは、接触した状態で熱がかかった時に容易に溶出してしまい、これが液晶の配向不良を引き起こし、表示ムラとなって、パネルの信頼性を低下させてしまう問題があった。
- [0010] 一方、ビスフェノール型エポキシ樹脂の全部アクリル化体は比較的液晶に溶出し難いが、必ずしも充分ではない。また、粘度が高いため、液晶シール剤組成物としたときに使用できる他の成分への制約が大きいという問題もあった。
- [0011] 本発明は、一方の基板に形成された液晶シール剤の内側に液晶を滴下した後、もう一方の基板を貼り合わせて、液晶シール部に光照射後、加熱硬化で液晶表示セルが製造される液晶滴下工法に用いることができる液晶シール剤に関するものであり、工程を通して液晶に対して極めて汚染性が低く、更に、遮光部でも液晶へのシール剤成分の溶出がほとんど無く、基板への塗布作業性、貼り合わせ性、接着強度、低温硬化性に優れる液晶シール剤を提案するものである。

課題を解決するための手段

- [0012] 本発明者らは前記した課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明を完成させたものである。本発明の放射線硬化樹脂は液晶組成物に対する相溶性が極めて低く、これを用いた液晶シール剤は液晶への汚染性が非常に低いものとなる。また、本発明で用いる放射線硬化樹脂は低粘度であることから、液晶シール剤組成物としたときに使用できる他の成分への制約が小さく、より高粘度の樹脂を併用することが可能になり、また、より多くの充填剤を充填することも可能になる。
- [0013] 即ち、本発明は、
 - (1)(a)一般式(1)で表される放射線硬化樹脂、(b)光重合開始剤、及び(c)平均粒

径3μm以下の無機充填材を必須成分として含有することを特徴とする液晶シール 剤、

[0014] [化1]

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を表す。 R^2 は水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1乃至10の一価の直鎖、分岐または環状のアルキル基、又は炭素数1乃至10のアルコキシ基を表し、mは1乃至4の整数を示し、mは同じであっても異なっていても良い。 R^3 は水素原子又はメチル基を表す。繰り返し単位数nは0乃至20の正数の範囲である。)

(2)(a)放射線硬化樹脂が一般式(2)で表される放射線硬化樹脂である、(1)に記載の液晶シール剤、

[0015] [化2]

(式中、繰り返し単位数pは0乃至20の正数の範囲である。)

- (3)(a)放射線硬化樹脂の含有量が液晶シール剤全体に対して30重量%~80重量%である、(1)又は(2)に記載の液晶シール剤、
- (4)(a)放射線硬化樹脂の粘度が30~500Pa·sである(1)乃至(3)の何れか1項に 記載の液晶シール剤、
- (5)(b)光重合開始剤がラジカル型光重合開始剤である(1)乃至(4)の何れか1項に記載の液晶シール剤、

- (6)(b)ラジカル型光重合開始剤がカルバゾール系開始剤である(5)に記載の液晶シール剤、
- (7)更に(d)エポキシ樹脂及び(e)熱硬化剤を含有する(1)乃至(6)の何れか1項に 記載の液晶シール剤、
- (8)(d)エポキシ樹脂が、該エポキシ樹脂を10倍量の液晶と直接接触させ120℃で1時間静置した場合に、液晶に対して0.5重量%以上溶出しないエポキシ樹脂である(7)に記載の液晶シール剤、
- (9)(e)熱硬化剤がジヒドラジド類である(7)又は(8)に記載の液晶シール剤、
- (10)ジヒドラジド類がイソフタル酸ジヒドラジド及び/又はバリンヒダントイン骨格を有するジヒドラジド類である(9)に記載の液晶シール剤、
- (11)(e)熱硬化剤が多価フェノール類である(7)又は(8)に記載の液晶シール剤、
- (12)更に(f)シランカップリング剤を含有する(1)乃至(11)の何れか1項に記載の液晶シール剤、
- (13)シランカップリング剤がアミノ基を有するシランカップリング剤である(12)に記載 の液晶シール剤、
- (14)(1)乃至(13)の何れか1項に記載の液晶シール剤の硬化物でシールされた液晶表示セル、及び
- (15)一方の基板に形成された(1)乃至(13)の何れか1項に記載の液晶シール剤の内側に液晶を滴下した後、もう一方の基板を貼り合わせることを特徴とする液晶表示セルの製造方法、に関する。

発明の効果

[0016] 本発明により、強い接着強度、低液晶汚染性に優れた液晶シール剤を得ることができた。又、本発明の液晶シール剤を液晶滴下工法に使用することにより、信頼性の優れた液晶表示セルの製造が可能になった。

発明を実施するための最良の形態

- [0017] 以下、本発明を詳細に説明する。
- [0018] 本発明の液晶シール剤は、(a)一般式(1)で表される放射線硬化樹脂、(b)光重 合開始剤、及び(c)平均粒径3μm以下の無機充填材を必須成分として含有するこ

とを特徴とする。

- [0019] 一般式(1)で表される放射線硬化樹脂(a)において、R¹は水素原子又はメチル基を表し、好ましくは水素原子である。R²は水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1乃至10の一価の直鎖、分岐または環状のアルキル基、又は炭素数1乃至10のアルコキシ基を表し、好ましくは水素原子である。R³は水素原子又はメチル基を表し、好ましくは水素原子である。mは1乃至4の整数を示し、mは同じであっても異なっていても良い。繰り返し単位数nは0乃至20の正数の範囲であり、好ましくは0乃至1.5の正数範囲である。
- [0020] 一般式(1)で表される放射線硬化樹脂(a)において、特に本発明において好ましくは一般式(2)で表される放射線硬化樹脂が挙げられ、pは0乃至20の正数範囲、特に0乃至1.5の正数範囲が好ましい。
- [0021] 本発明で用いられる放射線硬化樹脂(a)は、レゾルシンジグリシジルエーテル、カテコールジグリシジルエーテル、ハイドロキノンジグリシジルエーテル等に、そのエポキシ基に当量の(メタ)アクリル酸をエステル化反応させる事によって得ることができる。この合成反応は一般的に知られている方法により行うことが出来る。例えば、レゾルシンジグリシジルエーテルにその当量の(メタ)アクリル酸を、触媒(例えば、ベンジルジメチルアミン、トリエチルアミン、ベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、トリフェニルホスフィン、トリフェニルスチビン等)及び重合防止剤(例えば、メトキノン、ハイドロキノン、メチルハイドロキノン、フェノチアジン、ジブチルヒドロキシトルエン等)と共に添加して、例えば80~110℃でエステル化反応を行う。こうして得られた(メタ)アクリル化レゾルシンジグリシジルエーテルは、ラジカル重合性の(メタ)アクリロイル基を有する樹脂である。
- [0022] また、本発明で用いられる放射線硬化樹脂(a)は、例えばレゾルシン、カテコール、ハイドロキノン等に、そのOH基当量に対して等量か、または、過剰のグリシジル(メタ)アクリレートを反応させて得ることもできる。この合成反応は一般的に知られている方法により行える。例えば、レゾルシンにそのOH基当量と等量のグリシジル(メタ)アクリレートを、触媒(例えば、ベンジルジメチルアミン、トリエチルアミン、ベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、トリフェニルホスフィン、トリフェニルスチビン等)及び重合防

止剤(例えば、メトキノン、ハイドロキノン、メチルハイドロキノン、フェノチアジン、ジブ チルヒドロキシトルエン等)と共に添加して、80~110℃でエステル化反応を行う。こう して得られた(メタ)アクリル化レゾルシンジグリシジルエーテルは、ラジカル重合性の (メタ)アクリロイル基を有する樹脂である。

- [0023] 更に、本発明において、放射線硬化樹脂(a)の液晶シール剤に占める含有量は、液晶シール剤全体に対して通常30重量%~80重量%程度、好ましくは40重量%~75重量%程度である。また、放射線硬化樹脂(a)の粘度は30~500Pa・s程度のものであることが好ましい。
- [0024] 本発明に用いられる光重合開始剤(b)としては、ラジカル型開始剤、カチオン型開始剤等どのような光重合開始剤を用いてもよいが、液晶汚染性の観点から、好ましくはラジカル型開始剤である。ラジカル開始剤としては、例えば、ベンジルジメチルケタール、1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ジエチルチオキサントン、ベンゾフェノン、2ーエチルアンスラキノン、2ーヒドロキシー2ーメチルプロピオフェノン、2ーメチルー[4ー(メチルチオ)フェニル]ー2ーモルフォリノー1ープロパン、2,4,6ートリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド等を挙げることができるが、液晶の特性に比較的影響が小さいi線(365nm)付近に感度を持ちなお且つ液晶汚染性が低い開始剤が好ましい。このような開始剤として、具体的には3,6ービス(2ーメチルー2ーモルホリノプロピオニル)ー9ーnーオクチルカルバゾール等のカルバゾール系開始剤を挙げることが出来る。
- [0025] 本発明の液晶シール剤中、(a)成分に対する成分(b)光重合開始剤の配合比は、(a)成分100重量部に対して0.01~5重量部が好ましく、特に好ましくは0.1~3重量部である。光重合開始剤の量が0.1重量部より少ないと光硬化反応が充分でなくなり、3重量部より多くなると開始剤の量が多すぎて液晶に対する開始剤による汚染や硬化樹脂特性の低下が問題になる場合がある。
- [0026] 本発明で使用する無機充填材(c)としては、溶融シリカ、結晶シリカ、シリコンカーバイド、窒化珪素、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、マイカ、タルク、クレー、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、珪酸カルシウム、珪酸アルミニウム、

珪酸リチウムアルミニウム、珪酸ジルコニウム、チタン酸バリウム、硝子繊維、炭素繊維、二硫化モリブデン、アスベスト等が挙げられ、好ましくは溶融シリカ、結晶シリカ、窒化珪素、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、マイカ、タルク、クレー、アルミナ、水酸化アルミニウム、珪酸カルシウム、珪酸アルミニウムであり、更に好ましくは溶融シリカ、結晶シリカ、アルミナ、タルクである。これら無機充填材は2種以上を混合して用いても良い。

- [0027] 本発明で用いられる無機充填材の平均粒径は、 3μ m以下であり、その下限は0. 003μ m程度である。平均粒径が 3μ mより大きいと、液晶セル製造時の上下ガラス 基板の貼り合わせ時のギャップ形成がうまくできない。尚、無機充填材の平均粒径は、レーザー回折・散乱式粒度分布測定器(乾式)(株式会社セイシン企業製;LMS-30)により測定した。
- [0028] 本発明で使用される無機充填材の液晶シール剤中の含有量は、通常5〜40重量%、好ましくは15〜25重量%である。無機充填材の含有量が5重量%より低い場合、ガラス基板に対する接着強度が低下し、また耐湿信頼性も劣るために、吸湿後の接着強度の低下も大きくなりやすい。又、無機充填材の含有量が40重量%より多い場合、充填材含有量が多すぎるため、つぶれにくく液晶セルのギャップ形成ができなくなってしまう場合がある。
- [0029] 本発明の液晶シール剤は、上記(a) ~ (c) 3種の必須成分に加えて、エポキシ樹脂 (d)を含有することが好ましい。本発明で用いられるエポキシ樹脂(d)としては、特に限定されるものではないが、液晶汚染性の観点より、エポキシ樹脂の10倍量の液晶と直接接触させ120℃で1時間静置した場合に、液晶に対して0.5重量%以上溶出しないエポキシ樹脂である事が好ましい。このようなエポキシ樹脂としては、例えば式(3)で表されるビスフェノールS型エポキシ樹脂、

[0030] [化3]

[0031] 一般式(4)で表されるレゾルシンジグリシジルエーテル多量体、

[0032] [化4]

$$\begin{array}{c|c}
 & OH \\
 & O \\
 & O \\
 & X
\end{array}$$
(4)

(式中、xは1乃至10の整数を表す。)

[0033] 式(5)で表されるエチレンオキサイド付加ビスフェノールSのジグリシジルエーテル、 [0034] 「化5]

[0035] 式(6)で表されるエチレンオキサイド付加ビスフェノールフルオレンのジグリシジルエーテル、

[0036] [化6]

等が挙げられるがこれらに限定されるものではない。

- [0037] なお、溶出量の定量はペンタデカンを内部標準物質に用いガスクロマトグラフィー で行なうことが出来る。
- [0038] また、本発明に使用するエポキシ樹脂の加水分解性塩素量は600ppm以下が好ましく、より好ましくは300ppm以下である。加水分解性塩素量が600ppmより多くなると液晶に対する液晶シール剤の汚染性が問題になる場合がある。加水分解性塩素量は、例えば約0.5gのエポキシ樹脂を20mlのジオキサンに溶解し、1NのKOH/エタノール溶液5mlで30分還流した後、0.01N硝酸銀溶液で滴定することにより定

量することができる。

- [0039] かかるエポキシ樹脂(d)の液晶シール剤に占める含有量は、液晶シール剤全体に対して通常1重量%~40重量%程度、好ましくは5重量%~30重量%程度である。
- [0040] 本発明の液晶シール剤は熱硬化剤(e)を含有することが好ましい。熱硬化剤についてはエポキシ樹脂(d)と反応して硬化物を形成するものであれば特に限定されるものではないが、加熱した時に液晶シール剤が液晶を汚染することなく均一に速やかに反応を開始すること、使用時には室温下における経時的な粘度変化が少ないことが重要である。熱硬化条件としては液晶滴下方式の場合、封入される液晶の特性低下を最小限に留める為、一般に120℃、1時間程度での低温硬化能が求められている。以上の点を鑑みて、本発明の液晶シール剤における熱硬化成分として特に多官能ヒドラジド類、多価フェノール類を使用することが好ましい。
- [0041] 多官能ジヒドラジド類とは、この場合分子中に2個以上のヒドラジド基を有するものを 指し、その具体例としては、例えば、カルボヒドラジド、シュウ酸ジヒドラジド、マロン酸 ジヒドラジド、コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、ピ メリン酸ジヒドラジド、スベリン酸ジヒドラジド、アゼライン酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒ ドラジド、ドデカンジオジヒドラジド、ヘキサデカンジオヒドラジド、マレイン酸ジヒドラジ ド、フマル酸ジヒドラジド、ジグリコール酸ジヒドラジド、酒石酸ジヒドラジド、リンゴ酸ジ ヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジド、テレフタル酸ジヒドラジド、2,6ーナフトエ酸ジヒド ラジド、4, 4ービスベンゼンジヒドラジド、1, 4ーナフトエ酸ジヒドラジド、2, 6ーピリジン ジヒドラジド、1, 2, 4ーベンゼントリヒドラジド、ピロメリット酸テトラヒドラジド、1, 4, 5, 8 ーナフトエ酸テトラヒドラジド、1,3ービス(ヒドラジノカルボノエチル)ー5ーイソプロピルヒ ダントイン等のバリンヒダントイン骨格を有するジヒドラジド類が挙げられるが、これらに 限定されるものではない。多官能ジヒドラジドを硬化剤として使用する場合には、潜在 性硬化剤とするために、粒径を細かくして均一に分散することが好ましい。多官能ジ ヒドラジドのうち、好ましいのはジヒドラジド類であり、液晶汚染性の観点から特に好ま しいのはイソフタル酸ジヒドラジド、バリンヒダントイン骨格を有するジヒドラジド類であ る。
- [0042] 一方、多価フェノール類とは、分子中に2個以上の水酸基を有するものを指し、そ

の具体例としては、例えばビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、ビスフェノールE、フェノールノボラック、クレゾールノボラック、トリスフェノールメタン型ノボラック、ビフェニル型ノボラック、ナフタレン型ノボラック等が挙げられるが、これらの限定されるものではない。

- [0043] (e) 成分の平均粒径は、大きすぎると狭ギャップの液晶セル製造時に上下ガラス基板の貼り合わせ時のギャップ形成がうまくできない等の不良要因となるため、 3μ m以下が好ましく、より好ましくは 2μ m以下である。また、同様に最大粒径は 8μ m以下が好ましく、より好ましくは 5μ m以下である。硬化剤の粒径はレーザー回折・散乱式粒度分布測定器(乾式)(株式会社セイシン企業製;LMS-30)により測定した。尚、平均粒径は極端に小さく(例えば、 0.1μ m以下)ならないように調製するのが好ましい。
- [0044] 本発明の液晶シール剤中、(e)成分の配合比は、(d)成分のエポキシ基の当量に対して0.8~1.5当量が好ましく、より好ましくは0.9~1.2当量である。(d)成分の量が0.8当量より少ないと熱硬化反応が不十分となり、接着力、ガラス転移点が低くなる場合がある。一方、当量が1.5より多いと、硬化剤が残留して接着力が低下し、ポットライフが悪化する場合がある。
- [0045] 本発明の液晶シール剤は接着強度を向上させるために、シランカップリング剤(f)を含有することが好ましい。シランカップリング剤としては、例えば3ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3ーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、3ーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、3ーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、2ー(3,4ーエポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシンラン、Nーフェニルーγーアミノプロピルトリメトキシンラン、Nー(2ーアミノエチル)3ーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、Nー(2ーアミノエチル)3ーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、Nー(2ーアミノエチル)3ーアミノプロピルトリメトキシシラン、3ーアミノプロピルトリメトキシシラン、3ーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、Nー(2ー(ビニルベンジルアミノ)エチル)3ーアミノプロピルトリメトキシシラン、3ークロロプロピルトリメトキシシラン、3ークロロプロピルトリメトキシシラン、3ークロロプロピルトリメトキシシラン等のシランカップリング剤が挙げられる。これらシランカップリング剤は2種以上を混合して用いても良い。これらのうち、より良好な接着強度を得るためにはシランカップリング剤がアミノ基を有

するシランカップリング剤であることが好ましい。シランカップリング剤を使用する事により接着強度が向上し、耐湿信頼性が優れた液晶シール剤が得られる。

- [0046] かかるシランカップリング剤(f)の液晶シール剤に占める含有量は、液晶全体に対して通常0.01重量%-5重量%程度、好ましくは0.02重量%-1重量%程度である。
- [0047] 本発明による液晶シール剤には、さらに必要に応じて、有機溶媒、有機充填材、ならびに顔料、レベリング剤、消泡剤などの添加剤を配合することができる。
- [0048] 本発明の液晶シール剤を得るには、例えば、まず(a)成分、(b)成分、(d)成分、更に必要に応じ、(f)成分を溶解混合する。次いでこの混合物に熱硬化剤として(e)成分、(c)成分並びに必要に応じ消泡剤、レベリング剤及び有機充填材等の所定量を添加し、公知の混合装置、例えば3本ロール、サンドミル、ボールミル等により均一に混合することにより本発明の液晶シール剤を製造することができる。
- 本発明の液晶表示セルは、基板に所定の電極を形成した一対の基板を所定の間 [0049] 隔に対向配置し、周囲を本発明の液晶シール剤でシールし、その間隙に液晶が封 入されたものである。封入される液晶の種類は特に限定されない。ここで、基板とは ガラス、石英、プラスチック、シリコン等からなる少なくとも一方に光透過性がある組み 合わせの基板から構成される。その製法としては、例えば本発明の液晶シール剤に 、グラスファイバー等のスペーサー(間隙制御材)を添加後、該一対の基板の一方に ディスペンサー等により該液晶シール剤を塗布した後、該液晶シール剤の内側に液 晶を滴下し、真空中にてもう一方のガラス基板を重ね合わせ、ギャップ出しを行う。ギ ャップ形成後、紫外線照射機により液晶シール部に紫外線を照射させて光硬化させ る。紫外線照射量は、好ましくは 500mJ/cm^2 ~ 6000mJ/cm^2 、より好ましくは1000mJ/cm²-4000mJ/cm²の照射量が好ましい。その後、90-130℃で1-2時 間硬化することにより本発明の液晶表示セルを得ることができる。このようにして得ら れた本発明の液晶表示セルは、液晶汚染による表示不良が無く、接着性、耐湿信頼 性に優れたものである。スペーサーとしては、例えばグラスファイバー、シリカビーズ、 ポリマービーズ等があげられる。その直径は、目的に応じ異なるが、通常2〜8μm、 好ましくは4~7 μ mである。その使用量は、本発明の液晶シール剤100重量部に対

し通常0.1~4重量部、好ましくは0.5~2重量部、更に、好ましくは0.9~1.5重量部程度である。

- [0050] (実施例) 以下に実施例により本発明を更に詳しく説明する。
- [0051] 合成例1[レゾルシンジグリシジルエーテルのエポキシアクリレート(エポキシアクリレートA)の合成]

レゾルシンジグリシジルエーテル樹脂をトルエンに溶解し、これに重合禁止剤として ジブチルヒドロキシトルエンを加え、60℃まで昇温した。その後、エポキシ基の100% 当量のアクリル酸を加え更に80℃まで昇温し、これに反応触媒であるトリメチルアン モニウムクロライドを添加して、98℃で約50時間攪拌した。得られた反応液を水洗し 、トルエンを留去することにより、目的とするレゾルシンのエポキシアクリレートを得た。 (エポキシアクリレートA)

- [0052] 合成例2[ビスフェノールFエポキシのエポキシアクリレート(エポキシアクリレートB)] ビスフェノールFエポキシ樹脂(日本化薬株式会社製、RE-404P、エポキシ当量1 60g/eq、加水分解量30ppm)をトルエンに溶解し、これに重合禁止剤としてジブチルヒドロキシトルエンを加え、60℃まで昇温した。その後、エポキシ基の100%当量のアクリル酸を加え更に80℃まで昇温し、これに反応触媒であるトリメチルアンモニウムクロライドを添加して、98℃で約50時間攪拌した。得られた反応液を水洗し、トルエンを留去することにより、目的とするビスフェノールFのエポキシアクリレートを得た(エポキシアクリレートB)。
- [0053] 合成例3[ビスフェノールFエポキシの60%部分エポキシアクリレート(エポキシアクリレートC)]

ビスフェノール下エポキシ樹脂(日本化薬株式会社製、RE-404P、エポキシ当量160g/eq、加水分解量30ppm)をトルエンに溶解し、これに重合禁止剤としてジブチルヒドロキシトルエンを加え、60℃まで昇温した。その後、エポキシ基の60%当量のアクリル酸を加え更に80℃まで昇温し、これに反応触媒であるトリメチルアンモニウムクロライドを添加して、98℃で約50時間攪拌した。得られた反応液を水洗し、トルエンを留去することにより、目的とするビスフェノールFの部分エポキシアクリレートを得

た(エポキシアクリレートC)。

[0054] 実験例1:液晶汚染性テスト(熱のみ)

前記合成したエポキシアクリレートA~Cをそれぞれサンプル管に0.1g入れ、液晶 (メルク製、MLC-6866-100)を加えて直接接触させ、120℃オーブンに1時間投入し、その後0.5時間室温にて放置した。液晶のみを取り出した後、この液晶に溶出した成分を、ペンタデカンを内部標準物質に用い、ガスクロマトグラフィーにて定量した。表1に溶出物の量を液晶に対しての重量%で表した。レゾルシンジグリシジルエーテルのエポキシアクリレート(エポキシアクリレートA)は低粘度であるにも拘らず、ビスフェノールFエポキシの100%エポキシアクリレート(エポキシアクリレートB)と比較して約1/3程度の溶出しかない。ビスフェノールFエポキシの60%部分エポキシアクリレート体(エポキシアクリレートC)は両端のエポキシ基がアクリル化されたもの、片側のみがアクリル化されたモノアクリレ化体、原料となるエポキシ樹脂の3種の溶出が確認された。このようにレゾルシンジグリシジルエーテルのエポキシアクリレート(エポキシアクリレートA)は他のエポキシアクリレートと比較して液晶への溶出が少ないことが分かる。

「0055] [表1]

表1

	エホ [*] キシアクリレート A	エポ キシアクリレートB	エホ。キシアクリレートC
粘度	50 P a · s	150Pa·s	80Pa·s
溶出物定量(GC-MS)	0.11%	0.37%	1.0%

実施例1

[0056] 合成例1のエポキシアクリレートAを80重量部、エポキシ樹脂としてEBPS-300(日本化薬株式会社製;エポキシ当量233g/eq、ビスフェノールS型エポキシ樹脂)20重量部、ラジカル発生型光重合開始剤として3,6ービス(2ーメチルー2ーモルホリノプロピオニル)ー9ーnーオクチルカルバゾール(旭電化工業製、アデカオプトマーN-1414)1.8重量部、アミノシランカップリング剤(N-β(アミノエチル)γーアミノプロピルトリメトキシシラン、信越シリコーン製、KBM-603)1.2重量部を90℃で加熱溶解し、樹脂液を得た。室温に冷却後、イソフタル酸ジヒドラジド(商品名IDH-S;大塚化学

株式会社製ジェットミル粉砕グレードを更にジェットミルで微粉砕したもの、融点224 $^{\circ}$ C、活性水素当量48.5g/eq、平均粒径1.7 $_{\mu}$ m、最大粒径7 $_{\mu}$ m)5重量部、アルミナ(シーアイ化成株式会社製、SPC-Al、平均粒径1.0 $_{\mu}$ m)30重量部、コアシェルゴム微粒子:パラロイドEXL-2655(呉羽化学工業株式会社製、コア層:架橋ポリブタジエン、シェル層:メタクリル酸アルキルースチレン共重合物、平均粒子径200nm)7重量部を添加して、3本ロールにより混練して本発明の液晶シール剤を得た。液晶シール剤の粘度(25 $^{\circ}$ C)は250Pa・sであった(R型粘度計(東機産業株式会社製))

実施例 2

[0057] 合成例1のエポキシアクリレートAを80重量部、エポキシ樹脂としてEBPS-300(日本化薬株式会社製;エポキシ当量233g/eq、ビスフェノールS型エポキシ樹脂)20重量部、ラジカル発生型光重合開始剤として3,6ービス(2-メチル-2-モルホリノプロピオニル)-9-n-オクチルカルバゾール(旭電化工業製、アデカオプトマーN-1414)1.8重量部、アミノシランカップリング剤(N-β(アミノエチル)γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、信越シリコーン製、KBM-603)1.2重量部を90℃で加熱溶解し、樹脂液を得た。室温に冷却後、アミキュアーVDH(1,3-ビス(ヒドラジノカルボノエチル)-5-イソプロピルヒダントイン;味の素ファインテクノ製をジェットミルで微粉砕したもの)6.5重量部、アルミナ(シーアイ化成株式会社製、SPC-Al、平均粒径1.0μm)30重量部、コアシェルゴム微粒子:パラロイドEXL-2655(呉羽化学工業株式会社製、コア層:架橋ポリブタジエン、シェル層:メタクリル酸アルキルースチレン共重合物、平均粒子径200nm)7重量部を添加して、3本ロールにより混練して本発明の液晶シール剤を得た。液晶シール剤の粘度(25℃)は350Pa・sであった(R型粘度計(東機産業株式会社製))

[0058] 比較例1

合成例2のエポキシアクリレートBを70重量部、エポキシ樹脂としてEBPS-300(日本化薬株式会社製;エポキシ当量233g/eq、ビスフェノールS型エポキシ樹脂)20重量部、反応性希釈剤としてジペンタエリスリトール・カプロラクトンとアクリル酸の反応物(日本化薬製、DPCA-60、6官能)10重量部、ラジカル発生型光重合開始剤

として3,6-ビス(2-メチルー2ーモルホリノプロピオニル)ー9ーnーオクチルカルバゾール (旭電化工業製、アデカオプトマーNー1414)1.8重量部、アミノシランカップリング剤 (N-β (アミノエチル)γーアミノプロピルトリメトキシシラン、信越シリコーン製、KBM-603)1.2重量部を90℃で加熱溶解し、樹脂液を得た。室温に冷却後、イソフタル酸ジヒドラジド (商品名IDHーS;大塚化学株式会社製ジェットミル粉砕グレードを更にジェットミルで微粉砕したもの、融点224℃、活性水素当量48.5g/eq、平均粒径1.7μm、最大粒径7μm)5重量部、アルミナ(シーアイ化成株式会社製、SPCーAl、平均粒径1.0μm)30重量部、コアシェルゴム微粒子:パラロイドEXLー2655(呉羽化学工業株式会社製、コア層:架橋ポリブタジエン、シェル層:メタクリル酸アルキルースチレン共重合物、平均粒子径200nm)7重量部を添加して、3本ロールにより混練して本発明の液晶シール剤を得た。液晶シール剤の粘度(25℃)は400Pa・sであった(R型粘度計(東機産業株式会社製))

[0059] 比較例2

合成例3のエポキシアクリレートCを100重量部、ラジカル発生型光重合開始剤として3,6ービス(2ーメチルー2ーモルホリノプロピオニル)ー9ーnーオクチルカルバゾール(旭電化工業製、アデカオプトマーN-1414)1.8重量部、アミノシランカップリング剤(N-β(アミノエチル)γーアミノプロピルトリメトキシシラン、信越シリコーン製、KBMー603)1.2重量部を90℃で加熱溶解し、樹脂液を得た。室温に冷却後、イソフタル酸ジヒドラジド(商品名IDHーS;大塚化学株式会社製ジェットミル粉砕グレードを更にジェットミルで微粉砕したもの、融点224℃、活性水素当量48.5g/eq、平均粒径1.7μm、最大粒径7μm)5重量部、アルミナ(シーアイ化成株式会社製、SPCーAI、平均粒径1.0μm)30重量部、コアシェルゴム微粒子:パラロイドEXLー2655(呉羽化学工業株式会社製、コア層:架橋ポリブタジエン、シェル層:メタクリル酸アルキルースチレン共重合物、平均粒子径200nm)7重量部を添加して、3本ロールにより混練して本発明の液晶シール剤を得た。液晶シール剤の粘度(25℃)は200Pa・sであった(R型粘度計(東機産業株式会社製))

[0060] 実験例2:

次に、実施例1、2及び比較例1、2の液晶シール剤について、液晶汚染性テスト(

UV+熱)、接着強度テスト、ガラス転移点を測定した。

[0061] 液晶汚染性テスト(UV+熱)

液晶に対する汚染性の指標として、以下の通り接触液晶の比抵抗の測定を行った

[0062] サンプル瓶に液晶シール剤を0.1g入れ、液晶(メルク製、MLC-6866-100)1m lを加えた後、UV照射機により2000mJ/cm²の紫外線を照射した後、120℃オーブンに1時間投入し、その後、0.5時間室温にて放置した。処理が終ったサンプル瓶から液晶のみを取り出し、この液晶に溶出した成分を、ペンタデカンを内部標準物質に用い、ガスクロマトグラフィーにて溶出量を定量した。その結果を表2に示した。

[0063] 接着強度テスト

得られた液晶シール剤100gにスペーサーとして 5μ mのグラスファイバー1gを添加して混合撹拌を行った。この液晶シール剤を50mm×50mmのガラス基板上に塗布し、その液晶シール剤上に1.5mm×1.5mmのガラス片を貼り合わせUV照射機により2000mJ/cm 2 の紫外線を照射した後、120°Cオーブンに1時間投入して硬化させた。そのガラス片のせん断接着強度を測定した。その結果を表2に示した。

[0064] ガラス転移点

得られた液晶シール剤をポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムに挟み厚み10 0 μ mの薄膜としたものにUV照射機により2000mJ/cm²の紫外線を照射した後、1 20℃オーブンに1時間投入して硬化させ、硬化後PETフィルムを剥がしてサンプルとした。TMA試験機(真空理工株式会社製)引っ張りモードにてガラス転移点を測定した。その結果を表2に示した。

[0065] 表2より、接着強度、ガラス転移温度等のシール剤に必要な物性値は実施例、比較例とも同様に良好な数値が得られている。しかし液晶への溶出物に関しては実施例1、2の液晶シール剤は比較例の液晶シール剤と比較して溶出物が遥かに少ないことが分かる。従って、実施例1、2の液晶シール剤は比較例1,2の液晶シール剤と比較して液晶汚染性に関して非常に信頼性の優れた液晶シール剤であると言える。

[0066] [表2]

表2				
	実施例1	実施例 2	比較例1	比較例2
粘度(Pa・s)	250	350	400	200
接着強度(MPa)	7 0	7 5	7 5	7 5
ガラス転移温度 (℃)	1 0 0	100	9 0	8 5
液晶汚染性テスト (12	20℃×1hr.)			
溶出物定量(ppm)				
エポ キシアクリレートA	200	150		
エポ キシアクリレート B			800	
エポ キシアクリレート C				6500
ピスS型エポキシ	250	0.00	0.5.0	
合計		200	250	
口前	450	350	1050	6500
液晶汚染性テスト(UV	72J+120℃	×1 h r.)		
溶出物定量 (ppm)				
アクリル樹脂A	100	8 0		•
アクリル樹脂B	•		480	
アクリル樹脂C	•			1500
t°スS型エポキシ樹脂	100	9.0	1.0.0	
合計		80	100	
	200	160	580	1500

請求の範囲

[1] (a)一般式(1)で表される放射線硬化樹脂、(b)光重合開始剤、及び(c)平均粒径 3μm以下の無機充填材を必須成分として含有することを特徴とする液晶シール剤。

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を表す。 R^2 は水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1乃至10の一価の直鎖、分岐または環状のアルキル基、又は炭素数1乃至10のアルコキシ基を表し、mは1乃至4の整数を示し、mは同じであっても異なっていても良い。 R^3 は水素原子又はメチル基を表す。繰り返し単位数nは0乃至20の正数の範囲である。)

[2] (a)放射線硬化樹脂が一般式(2)で表される放射線硬化樹脂である、請求項1に 記載の液晶シール剤。

(式中、繰り返し単位数pは0乃至20の正数の範囲である。)

- [3] (a)放射線硬化樹脂の含有量が液晶シール剤全体に対して30重量%~80重量%である、請求項1又は2に記載の液晶シール剤。
- [4] (a) 放射線硬化樹脂の粘度が30~500Pa・sである請求項1乃至3の何れか1項に 記載の液晶シール剤。
- [5] (b)光重合開始剤がラジカル型光重合開始剤である請求項1乃至4の何れか1項 に記載の液晶シール剤。
- [6] (b)ラジカル型光重合開始剤がカルバゾール系開始剤である請求項5に記載の液晶シール剤。

- [7] 更に(d)エポキシ樹脂及び(e)熱硬化剤を含有する請求項1乃至6の何れか1項に 記載の液晶シール剤。
- [8] (d)エポキシ樹脂が、該エポキシ樹脂を10倍量の液晶と直接接触させ120℃で1 時間静置した場合に、液晶に対して0.5重量%以上溶出しないエポキシ樹脂である 請求項7に記載の液晶シール剤。
- [9] (e) 熱硬化剤がジヒドラジド類である請求項7又は8に記載の液晶シール剤。
- [10] ジヒドラジド類がイソフタル酸ジヒドラジド及び/又はバリンヒダントイン骨格を有する ジヒドラジド類である請求項9に記載の液晶シール剤。
- [11] (e) 熱硬化剤が多価フェノール類である請求項7又は8に記載の液晶シール剤。
- [12] 更に(f)シランカップリング剤を含有する請求項1乃至11の何れか1項に記載の液晶シール剤。
- [13] シランカップリング剤がアミノ基を有するシランカップリング剤である請求項12に記載の液晶シール剤。
- [14] 請求項1乃至13の何れか1項に記載の液晶シール剤の硬化物でシールされた液晶表示セル。
- [15] 一方の基板に形成された請求項1乃至13の何れか1項に記載の液晶シール剤の 内側に液晶を滴下した後、もう一方の基板を貼り合わせることを特徴とする液晶表示 セルの製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

4 67 4 667		PCT/JP2	2004/006646
Int.Cl	CATION OF SUBJECT MATTER 7 G02F1/1339, C09K3/10, C08F29		
	ternational Patent Classification (IPC) or to both nation	nal classification and IPC	
B. FIELDS S			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Int.Cl	mentation searched (classification system followed by c G02F1/1339, C09K3/10, C08F29	lassification symbols)	
	00211, 1000, CONS, 10, CONF29	79/02	
	•		•
Documentation	searched other than minimum documentation to the ext	ent that such documents are included in th	e fields seembed
l orcanac	Sillian Kono 1922–1996 To	oroku Jitsuyo Shinan Koho 🦈	1994-2004
	itsuyo Shinan Koho 1971-2004 J:	itsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Electronic data CA (STN	base consulted during the international search (name of)	data base and, where practicable, search to	erms used)
C DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
		·	·
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.
. A	JP 9-286078 A (Kureha Chemic	cal Industry Co.,	1-15
	Ltd.), 04 November, 1997 (04.11.97),		
	Claim 1	•	
	(Family: none)		•
A	TD 5-270451 7 (37)		
A	JP 5-279451 A (Nippon Kayaku 26 October, 1993 (26.10.93),	Co., Ltd.),	1-15
	Full text		
	(Family: none)		
A	Tokokoo Matau Til Di		,
A	Lakokras Mater Ikh Primen 198 pages 46 to 48, full text	39, No.6,	1-15
A	Khimicheskaya Promyshlennost	(Moscow), 1994, No.2,	1-15
	pages 89 to 91		
	<u> </u>		
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
 Special cate "A" document d 	gories of cited documents:	"T" later document published after the inte	mational filing date or priority
to be of part	cfining the general state of the art which is not considered icular relevance	date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the in	tion but cited to understand
"E" carlier appli filing date	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance: the c	laimed invention connot be
"L" document w	hich may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone	lered to involve an inventive
CITCU TO EST	ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	"Y" document of particular relevance: the cl	aimed invention cannot be
"O" document re	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	combined with one or more other such	tep when the document is
"P" document.po the priority	iblished prior to the international filing date but later than	being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent fa	art .
		Cooling includes of the same patent is	шппу
Date of the actua	completion of the international search	Date of mailing of the international search	h report
TO Augi	ust, 2004 (16.08.04)	31 August, 2004 (31	.08.04)
Name and mailin	g address of the ISA/	Anthorized 200	
Japanes	se Patent Office	Authorized officer	
acsimile No.	,	Telephone No.	
orm PCT/ISA/21	0 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/006646

Category*	Citation of document with indication		
A	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant pass	sages	Relevant to claim N
A	JP 2001-152109 A (Nitto Denko Corp.), 05 June, 2001 (05.06.01), Par. Nos. [0011], [0012] (Family: none)		6
A	JP 2-223954 A (Ibiden Co., Ltd.), 06 September, 1990 (06.09.90), Page 4, lower right column, line 13 to page 5 upper left column, line 4 (Family: none)	;, 	10
A	JP 2001-311953 A (Ricoh Co., Ltd.), 09 November, 2001 (09.11.01), Par. No. [0010] (Family: none)		13
·	•		
	·		
	· .		
ļ			

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl' G02F 1/1339, C09K 3/10, C08F 299/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' G02F 1/1339, C09K 3/10, C08F 299/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報 日本国実用新案登録公報 1994-2004年1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CA (STN)

C. 関連すると認められる文献			
引用文献の		T	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する	
A	IP 0-296079 A (PTRANCHER ALL)	請求の範囲の番号	
1	JP 9-286078 A (吳羽化学株式会社)	1-15	
٠.	1997.11.4 請求項1 (ファミリーなし)		
	,		
A	JP 5-279451 A (日本化薬株式会社)	1-15	
l	1993.10.26 全文 (ファミリーなし)	1-15.	
A	Lakokras Mater Ikh Primen 1989, No.6, p.46-48 全文		
	1303, No. 6, p. 46-48 全文	1-15	
A	Whimish-slave D. 11		
	Khimicheskaya Promyshlennost (Moscow) 1994, No. 2, p. 89-91	1-15	
Ì	全文 2002, 100.2, p. 03.91		
	<u> </u>		

区 C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する
A	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP 2001-152109 A (日東電工株式会社) 2001.6.5 段落【0011】,【0012】 (ファミリーなし)	請求の範囲の番号
, A	JP 2-223954 A (イビデン株式会社) 1990.9.6 第4頁右下欄第13行〜第5頁左上欄第4行 (ファミリーなし)	10
· A	JP 2001-311953 A (株式会社リコー) 2001.11.9 段落【0010】 (ファミリーなし)	1 3
		, .